

【獎項申請】財團法人潘文淵文教基金會 2024 年「胡正明半導體創新獎」申請案，自即日起至 2024 年 1 月 31 日(三)截止(以郵戳為憑)。

獎勵國內半導體相關領域，具備國際級水準卓越表現之優秀人士。

一、申請時間：自即日起至 2024 年 1 月 31 日(三)截止(以郵戳為憑)。

二、申請資格：

(一)國內從事研究工作有卓越成績之 55 歲以下研究人員。

(二)已得該基金會任何獎項者，本創新獎不再為同一件創新受理申請。

(三)申請人得同時申請「半導體元件、材料與製程創新獎」與「半導體產品設計與應用創新獎」。

三、評審條件：

(一)每年辦理一次，「半導體元件、材料與製程創新獎」及「半導體產品設計與應用創新獎」各一名，共計二名。

(二)得獎者需具有國際水準，由評審委員從寬解讀，以國內最佳創新為基本條件。如果評審委員認為國內最佳申請人並未參與申請，得請評審委員以個人名義鼓勵最佳申請人於下一年度提出申請。

四、申請方式：敬請符合資格有意申請者，依規定備妥紙本推薦申請書乙份(請使用迴紋針或夾子固定即可，請勿裝訂)，逕寄基金會(310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 1030 室 潘文淵文教基金會 收)，及電子檔 email 傳送至 cindyhsu0119@itri.org.tw。

五、相關詳細申請辦法及推薦申請書表單等資訊，請詳閱 [財團法人潘文淵文教基金會網站](#) 並下載。

本校承辦人：研發處學術發展組盧錦惠小姐 校內分機 550 轉 302